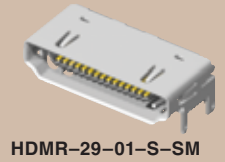


HDMR-19-01-F-SM-PF



HDMR 系列

高速 I/O 插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局，请浏览 www.samtec.com?HDMR

绝缘体材料:

高温热塑塑胶

触点材料:

铜合金

外壳材料:

钢

工作温度范围:

-25°C 至 +85°C

电镀:

触点镀金，外壳镀镍，尾端镀锡

额定电流:

1.2 A/触点

额定电压:

40 VAC

触点电阻:

30 mΩ

最小循环数:

100

无铅可焊性:

是符合 RoHS 规范要求:

是

配接: HPLSP, HPDPI



符合数字显示工作组单一监控接口技术规范

可选面板法兰 (只有 19 个位置)

可热插拔

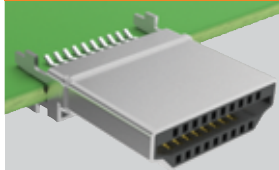
选择性电镀

19 或 29 个位置

表面封装或穿孔信号引线

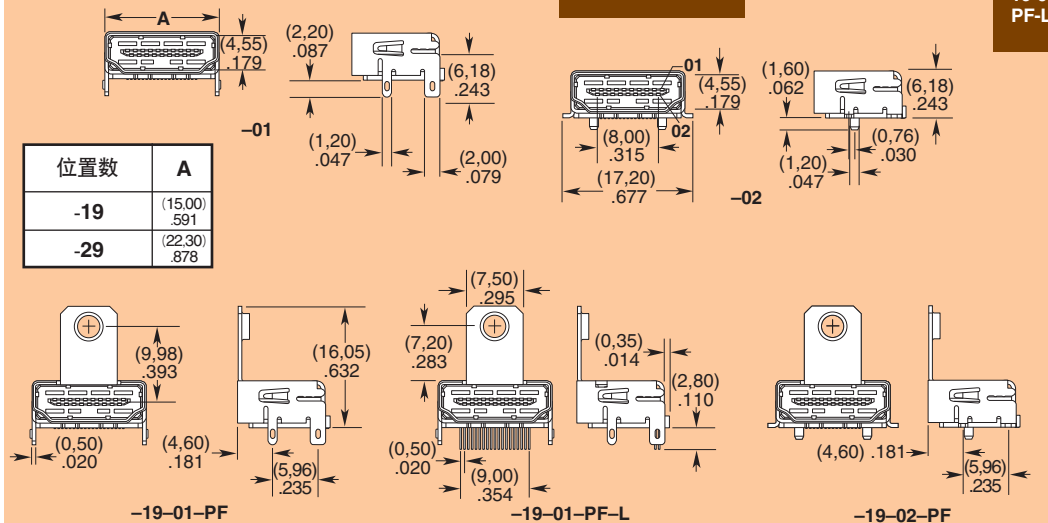
穿孔或表面封装 (仅 19 接地尾端)

还提供



HDMP 是与 HDMR 错行排列插座配接的边缘封装插头。致电 Samtec 获取 HDMP 系列的规格。

HDMR	位置数	引线样式	电镀	尾端选择	选项
	<p>-19</p> <p>= 19 个位置 / 与 HPXXX 配对 (5 对)</p> <p>-29</p> <p>= 29 个位置 / 与 HPXXX 配对 (8 对)</p>	<p>-01</p> <p>= 穿孔接地尾端</p> <p>-02</p> <p>= 表面封装接地尾端 (仅 -19)</p>	<p>-F</p> <p>= 啮合区闪镀金，尾端镀锡</p> <p>-S</p> <p>= 30μ" (0.76μm) 啮合区镀金，尾端镀锡</p>	<p>-SM</p> <p>= 表面封装 (信号引线)</p> <p>-TH</p> <p>= 穿孔 (只有 HDMR-19-01-X-TH-PF-L 提供)</p>	<p>(无面板法兰时留空)</p> <p>-PF</p> <p>= 面板法兰</p> <p>-L</p> <p>= 锁定选项 (只有 HDMR-19-01-X-TH-PF-L 提供)</p>



注: 有些长度、式样和选项为非标准型，不可退换。